

第二届集成芯片和芯粒大会

获奖证书

玄益昕、闫家齐、宋文峰：

在“2024集成芯片和芯粒技术开源社区大赛”赛题
一中，荣获

三等奖

技术委员会主席：

刘琦

2024年11月8日